

報道関係者各位

2011年4月8日

MSI 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル

Intel H61 チップ搭載！最新のB3 ステッピング採用！
LGA1155 Intel Core i3/i5/i7 プロセッサ対応
自動OC機能OC Genie II 対応Micro ATXマザーボード H61M-E33

MSI 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、Intel H61 チップ搭載、最新の B3 ステッピングを採用した Micro ATX マザーボード H61M-E33 を 2011 年 4 月 9 日より全国の PC パーツ専門店にて発売開始いたします。

H61M-E33 は、グラフィックス搭載型 CPU をサポートする Intel H61 チップセットを搭載した Micro ATX 規格、LGA1155、DDR3 デュアルチャンネル対応のマザーボードです。Intel Core i3/i5/i7 2000 シリーズに対応します。SATA 問題を解消した最新の B3 ステッピング 6 シリーズチップセットを搭載しています。



高い耐久性を実現する固体コンデンサを採用しています。従来の電解コンデンサと比べ経年劣化が少なく液漏れや破裂の心配がありません。高効率で低発熱です。OC 耐性にも優れています。

PCI Express2.0 をサポートします。PCI Express1.1 と互換性を持ち、データ転送速度が 16 レーンでは 16GB/秒と、より高速なデータ転送が行なえます。

2 本のメモリに同時にアクセスを行い、転送速度を向上させるメモリのデュアルチャンネル動作に対応しています。DDR3 メモリをサポートし、動作周波数 DDR3-1333 に対応します。

SATA 3Gb/s インターフェースに対応しています。高速なデータ転送により快適なドライブ環境を提供します。

ギガビット LAN に対応しています。データ転送速度が最大で 1000Mb/s と高速なネットワーク環境を提供します。高速な転送速度により応答時間を短縮し、ボトルネックを解消します。

Realtek ALC887 チップを採用した、7.1 チャンネル出力の HD オーディオ機能を備えています。THX TruStudio PRO をサポートしており、映画再生やゲームプレイで臨場感溢れる音声出力を楽しむことができます。

自動で安全にオーバークロックできる「OC Genie II (オーシージニー2)」機能を搭載しています。システムに搭載されている CPU やメモリにあわせて最適な設定を行い最大限のパフォーマンスを発揮します。

CPU やメモリ情報などマザーボードの情報をモニターできる「Instant OC(インスタントオーシー)」機能を搭載しています。リアルタイムでシステムチューニングや「OC Genie II (オーシージニー2)」の動作をソフト的に制御できます。

マウス操作や多国語表示に対応したわかりやすい UEFI タイプの BIOS である「Click BIOS(クリックバイオス)」機能を採用しています。従来の BIOS より簡単に操作できます。

USB メモリ内の BIOS ファイルから起動できる「M-Flash(エムフラッシュ)」を搭載しています。BIOS がクラッシュしたり更新に失敗しても USB メモリから BIOS ファイルを修復できます。

対応 CPU は、LGA1155、Intel Core i3/i5/i7 2000 シリーズです。対応メモリは、メモリスロット×2、DDR3 1333/1066MHz、最大 16GB まで対応しています。拡張スロットは、PCI Express x16 スロット×1(x16 動作 x1)、PCI Express x1 スロット×2、PCI スロット×1 です。

ストレージ接続は、SATA 3Gb/s×4、USB 2.0/1.1×10[※1](バックパネルコネクタ×4、内部 I/O コネクタ×6)です。

バックパネルコネクタは、PS/2 キーボード or マウス×1、USB2.0×4、ギガビット LAN×1、HDMI×1、D-Sub×1、DVI-D×1、オーディオジャック×6 です。

フォームファクタは Micro ATX、サイズは 245mm×215mm、付属品[※2]は SATA ケーブル×2、I/O パネル×1 です。

[※1]最大数利用するには別途ケーブルをご用意ください。

[※2]付属品は予告なく変更される可能性があります。

【H61M-E33 製品特徴】

・Intel H61 チップセット搭載

H61M-E33 は、グラフィックス搭載型 CPU をサポートする Intel H61 チップセットを搭載した Micro ATX 規格、LGA1155、DDR3 デュアルチャンネル対応のマザーボードです。Intel Core i3/i5/i7 2000 シリーズに対応します。

・B3 ステッピング 6 シリーズチップセット搭載

SATA 問題を解消した最新の B3 ステッピング 6 シリーズチップセットを搭載しています。

・液漏れや破裂の心配が無い固体コンデンサ採用

高い耐久性を実現する固体コンデンサを採用しています。従来の電解コンデンサと比べ経年劣化が少なく液漏れや破裂の心配がありません。高効率で低発熱です。OC 耐性にも優れています。

・高速なデータ転送が行える PCI Express2.0 対応

PCI Express2.0 をサポートします。PCI Express1.1 と互換性を持ち、データ転送速度が 16 レーンでは 16GB/秒と、より高速なデータ転送が行なえます。

・デュアルチャンネル DDR3 1333MHz 対応

2本のメモリに同時にアクセスを行い、転送速度を向上させるメモリのデュアルチャンネル動作に対応しています。DDR3メモリをサポートし、動作周波数DDR3-1333に対応します。

・SATA 3Gb/s インターフェース対応

SATA 3Gb/s インターフェースに対応しています。高速なデータ転送により快適なドライブ環境を提供します。

・高速なネットワーク環境を提供するギガビット LAN 対応

ギガビットLANに対応しています。データ転送速度が最大で1000Mb/sと高速なネットワーク環境を提供します。高速な転送速度により応答時間を短縮し、ボトルネックを解消します。

・高品位な 7.1 チャンネル HD オーディオ機能

Realtek ALC887チップを採用した、7.1チャンネル出力のHDオーディオ機能を備えています。THX TruStudio PROをサポートしており、映画再生やゲームプレイで臨場感溢れる音声出力を楽しむことができます。

・自動で安全にオーバクロックできる OC Genie II 機能

自動で安全にオーバクロックできる「OC Genie II (オーシージニー2)」機能を搭載しています。システムに搭載されているCPUやメモリにあわせて最適な設定を行い最大限のパフォーマンスを発揮します。

・マザーボード情報をモニターできる Instant OC 機能

CPUやメモリ情報などマザーボードの情報をモニターできる「Instant OC (インスタントオーシー)」機能を搭載しています。リアルタイムでシステムチューニングや「OC Genie II (オーシージニー2)」の動作をソフト的に制御できます。

・わかりやすい UEFI タイプ Click BIOS 機能

マウス操作や多国語表示に対応したわかりやすいUEFIタイプのBIOSである「Click BIOS (クリックバイオス)」機能を採用しています。従来のBIOSより簡単に操作できます。

・BIOS ファイルを修復する M-Flash 機能

USBメモリ内のBIOSファイルから起動できる「M-Flash (エムフラッシュ)」を搭載しています。BIOSがクラッシュしたり更新に失敗してもUSBメモリからBIOSファイルを修復できます。

・最新のバージョンチェックに便利な Live Update 5

Live Update 5は、MSI製品に対応する最新のドライバーやBIOSを検出するためのソフトウェアです。製品ページにアクセスしたり、ドライバーなどのバージョンを確認する手間が省ける便利なツールです。

・安心の Windows 7 認証を取得

Windows 7の認証を取得しています。Windows 7環境で安心して使用できます。

【H61M-E33 製品詳細】

型番	H61M-E33	
CPU	対応ソケット	LGA1155
	対応 CPU	Intel Core i3 2000 シリーズ Intel Core i5 2000 シリーズ Intel Core i7 2000 シリーズ

		※必ず対応 CPU リストをご確認ください。
チップセット	Intel H61 Express (B3 ステッピング)	
メモリ	メモリスロット	2
	メモリ規格	DDR3 1333/1066MHz
	メモリ最大容量	16GB
	デュアルチャンネル対応	
オーディオ	サウンドチップ	Realtek ALC887
	オーディオ規格	High Definition Audio
LAN	チップ	Realtek 8111E
拡張スロット	PCI Express x16	1(x16 動作 x1)、PCI Express 2.0 対応
	PCI Express x1	2
	PCI	1
SATA 3Gb/s	実効速度	3Gb/s
	INTEL H61 チップ	4
USB 2.0/1.1	INTEL H61 チップ	最大 10(バックパネルコネクタ×4、内部 I/O コネクタ×6)※最大数利用するには別途ケーブルをご用意ください。
内部コネクタ	ATX24 ピン電源	1
	ATX4 ピン 12V 補助電源	1
	CPU ファン	1
	システムファン	2
	フロントパネルオーディオ	1
	フロントパネル	1
	chasis intrusion	1
	SATA 3Gb/s	4
	USB 2.0/1.1	3(6 ポートをサポート)
	LPT	1
	COM	1
	TPM	1
	S/PDIF 出力	1
	クリア COMS ジャンパピン	1
バックパネルコネクタ	PS/2 キーボード or マウス	1
	USB2.0	4
	ギガビット LAN	1
	HDMI	1
	D-Sub	1
	DVI-D	1
	オーディオジャック	6
I/O コントローラ	チップ	FinteK F71869AD

BIOS	AMI Aptio	
対応 OS	Windows 7 (32bit/64bit) Windows Vista (32bit/64bit) Windows XP (SP2 以降) Windows XP Professional x64 Edition	
フォームファクタ	規格	Micro ATX
	サイズ	245mm × 215mm
付属品	SATA ケーブル	2
	I/O パネル	1
パッケージサイズ	280 × 270 × 65mm	

【H61M-E33 発売詳細】

◆型番

H61M-E33

◆発売日

2011 年 4 月 9 日

◆店頭予想売価

6,480 円前後 (OPEN)

◆製品情報ページ

<http://www.links.co.jp/items/msi-intel/h61me33.html>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

読者からのお問い合わせ先:

MSI 正規代理店
株式会社リンクスインターナショナル
営業部: TEL03-5812-5820 FAX:03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-14-3 神田 KSビル 1F
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: support@links.co.jp

報道関係のお問い合わせ先:

MSI 正規代理店
株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 地挽 まゆみ
TEL: 050-5534-3622 FAX: 03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-14-3 神田 KSビル 1F
E-mail: pr@links.co.jp
URL: <http://www.links.co.jp>